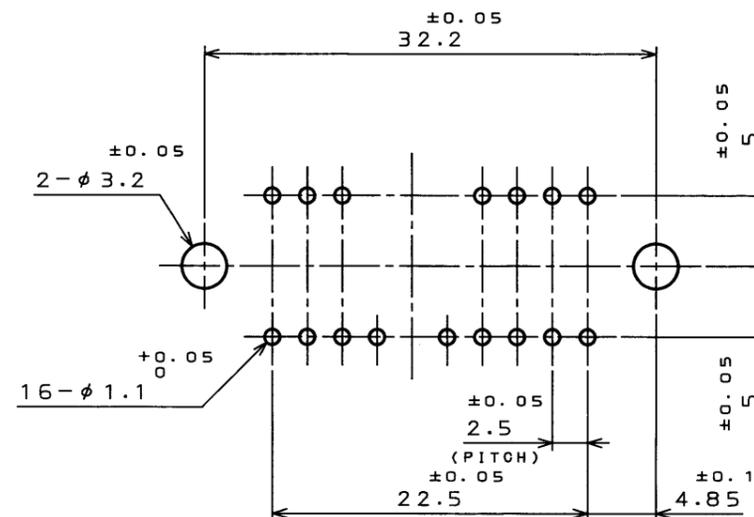
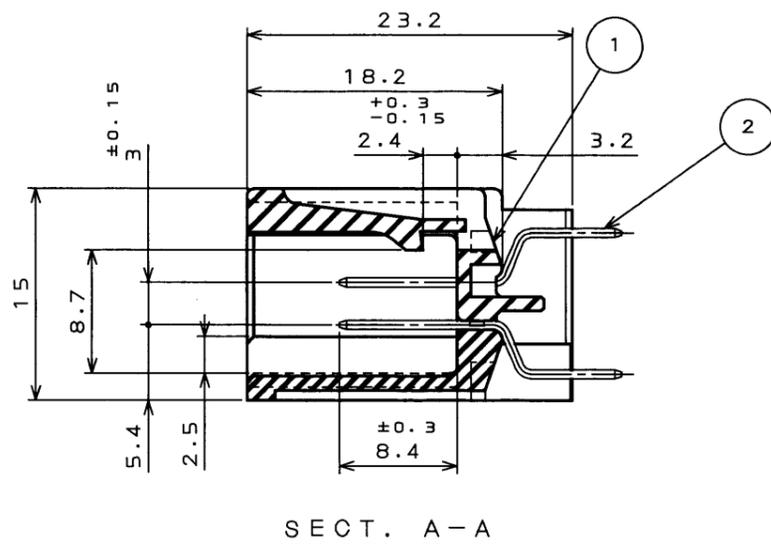
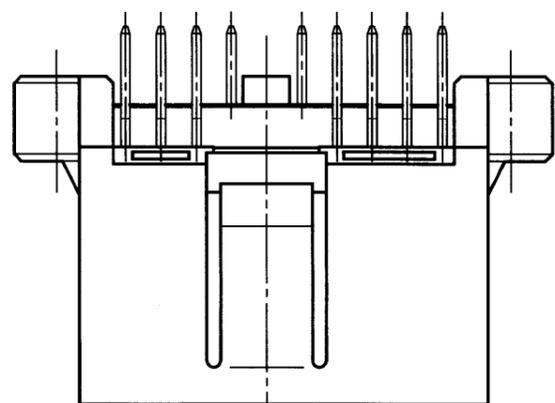
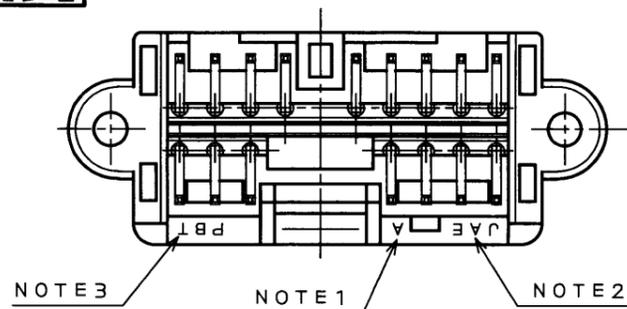


767509S
(ON 0NIMVHD)台票图

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

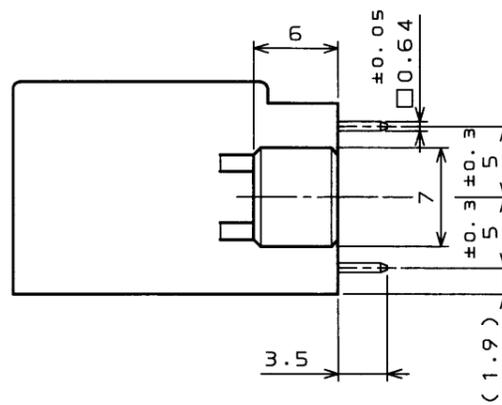
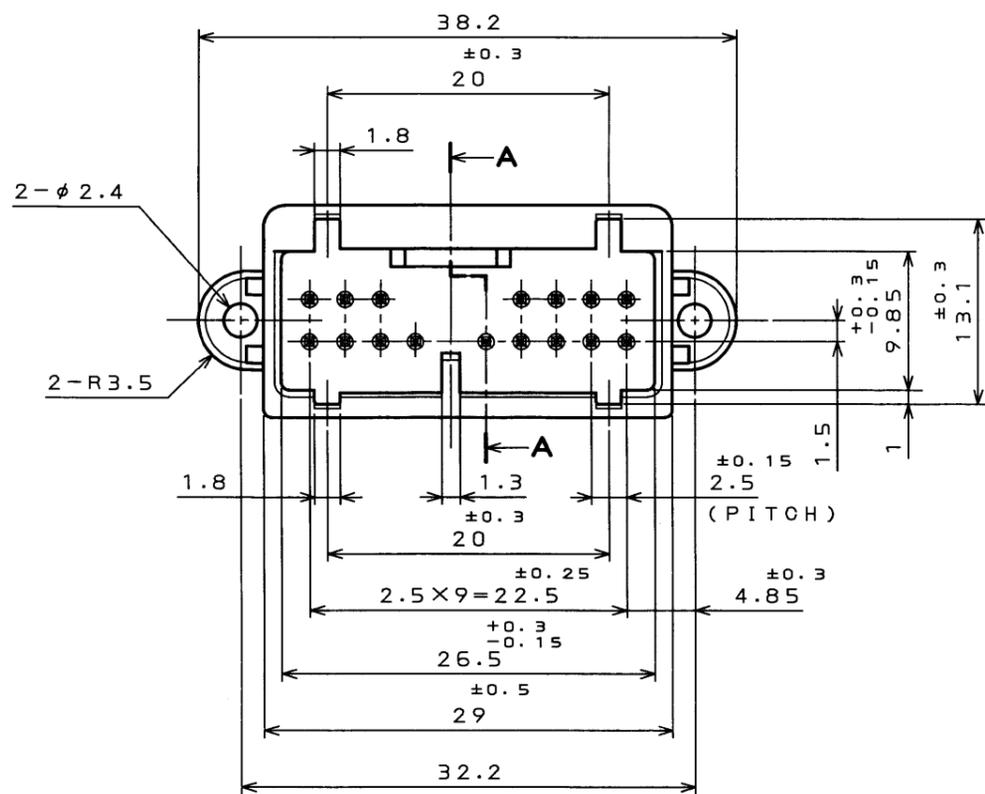


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION.(REF.)

基板取付寸法(参考)

THICKNESS t1.6

基板厚 t1.6



- NOTE 1. EMBOSS CAVITY DESIGNATOR.
 2. EMBOSS COMPANY LOGO DESIGNATOR.
 3. EMBOSS MATERIAL LETTERS.
 4. NO PLATING ON THE CHAMFERED ENDS CONTACT.

- 注 1. 金型マークを浮き出す。
 2. 社標を浮き出す。
 3. 材料マークを浮き出す。
 4. コンタクト先端部に、メッキは付かない。

2	CONTACT	16	BRASS	TIN PLATING	
1	INSULATOR	1	PBT		COLOR: GREEN
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1309	第1版(ORIGINAL DATE) 1.Mar.2001		尺(SCALE) 2:1	DL-A07 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	K.HASEBE	IL-A07-16P -D3T2	
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	M.WATANABE		
.X ±0.5	X°X ±	承認 APPD.	Y.ICHIYAMA		
.XX ±		重量(WEIGHT)			図面番号(DRAWING NO.) SJ035797
.XXX ±					版数 (REV.) 1

本図面は日本航空電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO JAE AND CAN NOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE.

DOF-0-212D(98.02)



CDS-01-110-10087

SIZE A3